Manual paso a paso: de Honor 8X Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €

Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

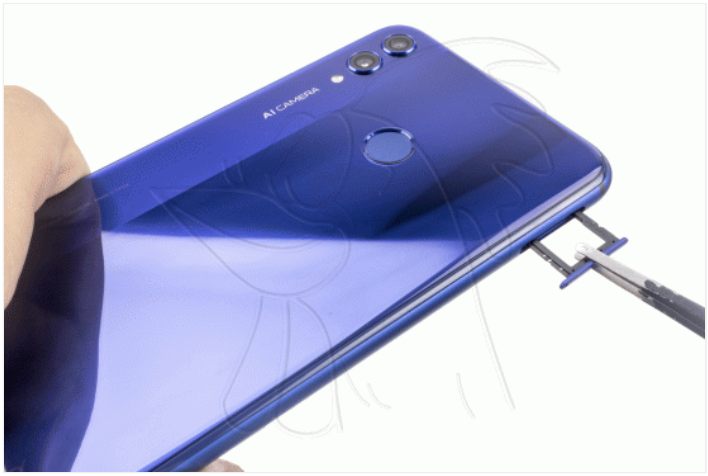
7,52 €

Placa auxiliar de calidad PREMIUM con componentes Huawei Honor 8X

6,62 €

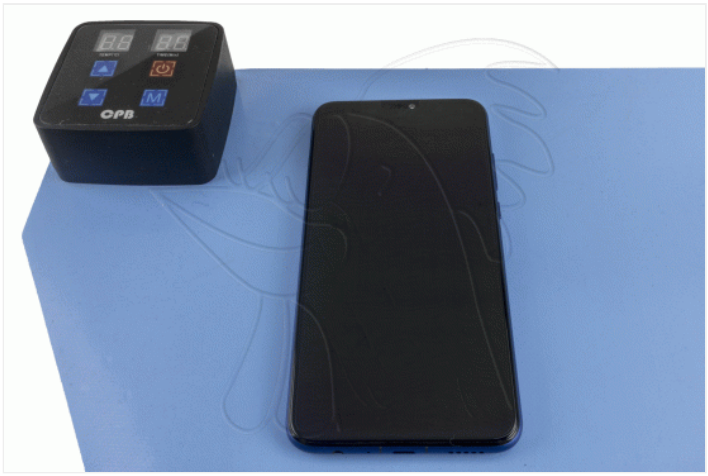
Paso 1 - Bandeja SIM

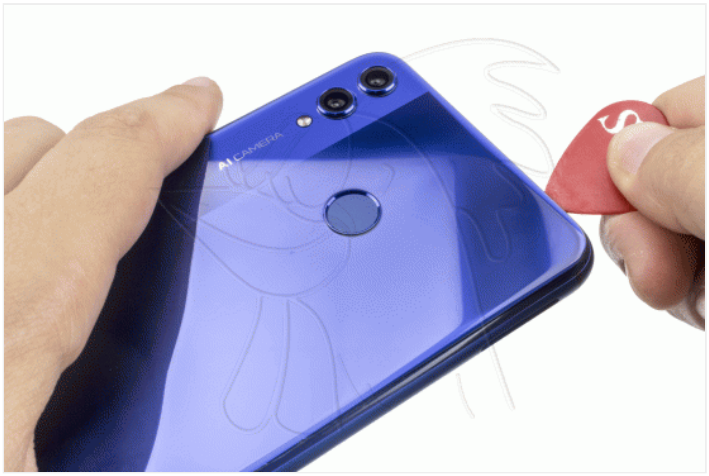
Con una herramienta de extracción de SIM retiramos la bandeja.



Paso 2 - Carcasa trasera

Aplicamos calor durante un minuto a 80 grados. Introducimos una púa y realizamos todo el contorno despegando la carcasa trasera con cuidado de no romperla.



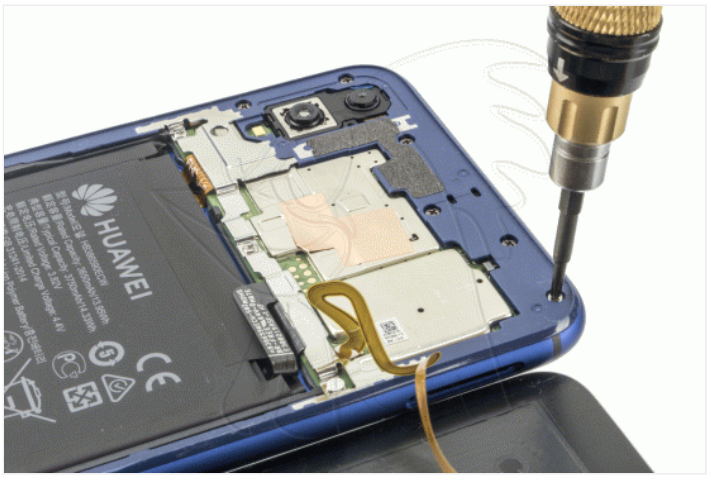


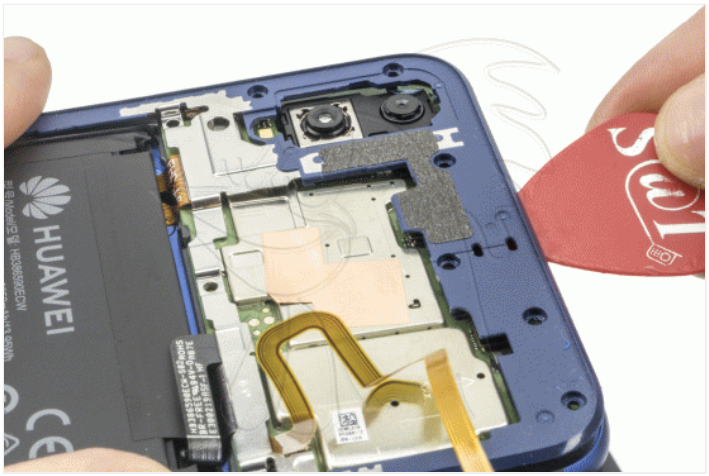
Paso 3 - Intercarcasa

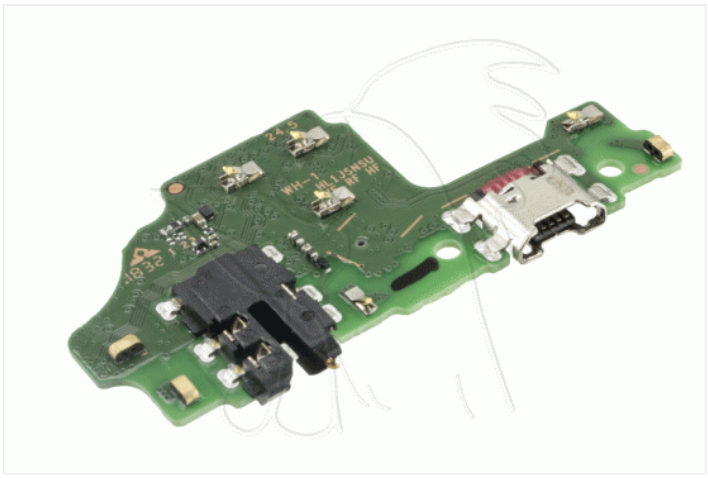
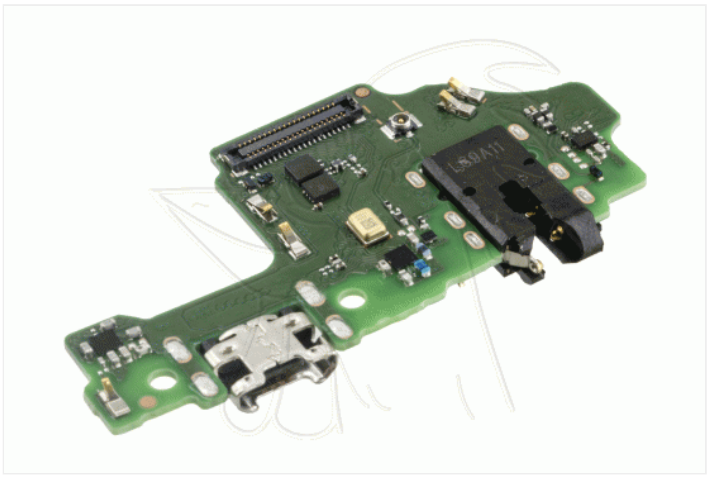
Desatornillamos los tornillos Philips (PH #00) para soltar la carcasa intermedia.

Con una púa realizamos el contorno para despegar la carcasa intermedia.

Desconectamos el flex del lector de huellas de la placa base.





Paso 4 - Placa Auxiliar

Desconectamos el interflex de la placa auxiliar. Desconectamos el cable coaxial. Y, haciendo palanca, retiramos la placa auxiliar.